

セイロ・技術セミナー <第2回> 開催のお知らせ



プラスチック成形におけるさまざまな問題の解決に、本年度より新たに「セイロジャパン・技術セミナー」を開講いたしました。

今年5月、「流動及び粘弾性」を主テーマに第1回セミナーを開催(於 東京)させていただきましたところ、多数のご参加を賜りました。厚く御礼申し上げます。

さて、第2回セミナーは、「複合材料と成形加工」を主テーマとして、11月に名古屋で開催します。今回は、京都工芸繊維大学の横山先生ならびに名古屋市工業研究所の名倉あずさ様からご講演をいただきます。

なお、プラスチック成形におけるさまざまな問題の解決に役立てて頂くため、Moldex3Dのご紹介もありますので、皆様の多数のご参加をお待ちし申し上げます。

セミナー名	セイロ・技術セミナー 第2回 主テーマ : 複合材料と成形加工
開催日時	平成30年11月16日(金) 10:00~16:40 <受付は9:40より行います>
会場	ウインクあいち 12階 1201中会議室 <JR名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面へ徒歩約5分>
講演プログラム	<p>10:00~10:10 ご挨拶 弊社 Moldexソリューションセンター部長 後藤昌人</p> <p>10:15~11:45 【招待・基調講演】 「複合材料の射出成形品内における繊維配向分布解析」 京都工芸繊維大学 繊維学系 教授 横山敦士 様</p> <p>12:45~13:20 「フィラー充填樹脂系の成形性について」 弊社 技術顧問 工博 吉井正樹</p> <p>13:20~14:00 「成形シミュレーションソフトMoldex3D最新バージョンR16の紹介」 弊社 Moldex課 課長 田中久博</p> <p>14:00~15:00 【招待講演】 「名古屋市工業研究所における複合材料への取り組み」 名古屋市工業研究所 材料技術部 研究員 博士(理学) 名倉あずさ 様</p> <p>15:20~15:50 「セイロジャパン・レオロジーセンター紹介とCNFコンポジット材の評価」 弊社 Moldex課 主任 中井元徳</p> <p>15:50~16:20 「Moldex3Dによる解析事例」 弊社 Moldex課 テクニカルマネージャー 井上尊勝</p> <p>16:20~16:40 全体の質疑応答 (予定は一部変更になる場合があります)</p>
定員	60名 (定員になり次第締め切らせて頂きます)
参加費	無料 (昼食は弊社で用意させて頂きます)
申し込み方法	<p>弊社ホームページからお申し込み下さい。 http://www.saeilo.co.jp/seminar/media/seminar/a88</p> <p>又は別紙のFAX申し込み用紙に必要事項をご記入の上、お申し込みください。</p>

㈱セイロジャパン・講習会事務局（野沢）宛

FAX 048-733-3268

* * * * *

セイロジャパン・技術セミナー第2回 申し込み用紙

ご氏名	
ご所属 (会社名, 部署)	
ご住所	
電話, FAX	
Email アドレス	
差支えなければ, ご使用の成形シミュレ ーションソフト名	